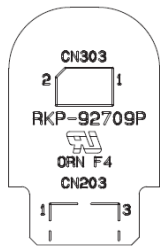


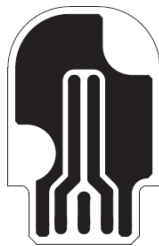
SILK PRINT FOR PARTS SIDE



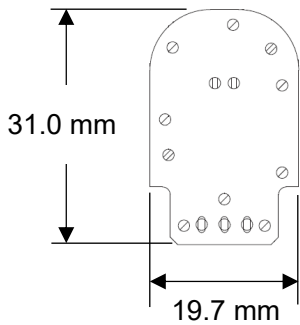
PARTS SIDE



SOLDERING SIDE



THROUGH HOLE FOR PARTS SIDE

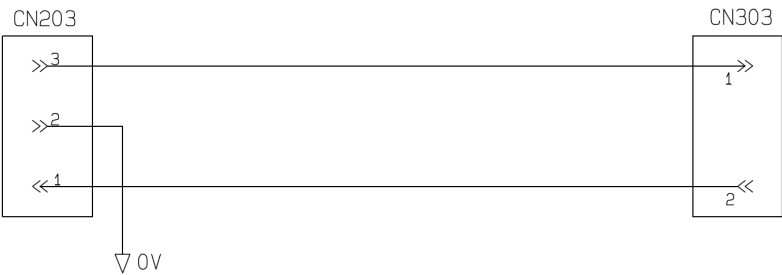


MARK	DIAGRAM	HOLE	MEMO
⊕	φ 0.9	TH	
○	φ 0.92	TH	
⊗	φ 1.0	TH	
⊘	φ 3.8	NTH	

All drawings are view of parts side  
SCALE 1:1

SPECIFICATION FOR PCB

- ・PCB No. : RKP-92709P
- ・Material : Glass epoxy
- ・Thickness : 1.6mm
- ・Layer number : 2
- ・Thickness copper film : 35um
- ・Copper thickness of the via's : 35um above.
- ・Minimum conductor width : 0.3mm
- ・CTI : 100 above



SCHEMATIC

注 記 NOTES		改版担当者 REV. BY	改版日 REVISED	名 称 NAME PUMP PCB
改版回数 REV.	0	総頁数 PAGES	1	EAGLE3
承 認 APPROVED	検 討 CHECKED	製 図 DRAWN	作成日 DATE	図 番 DWG. NO.
山田和則	小野圭	木村司	2024.2.21	E 3 - 6 9 9 1 - 6 5 1 9 - 9 0 - 0 1 K
RIKEN KEIKI 理研計器株式会社 機密情報 / CONFIDENTIAL				